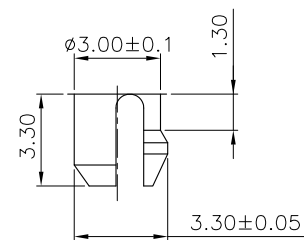
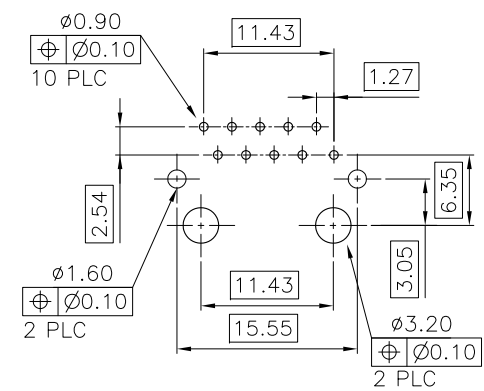
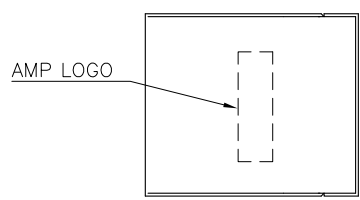


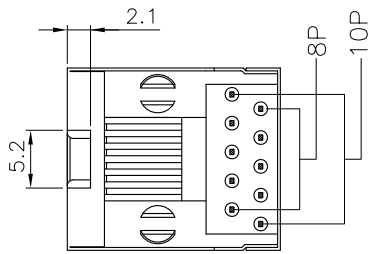
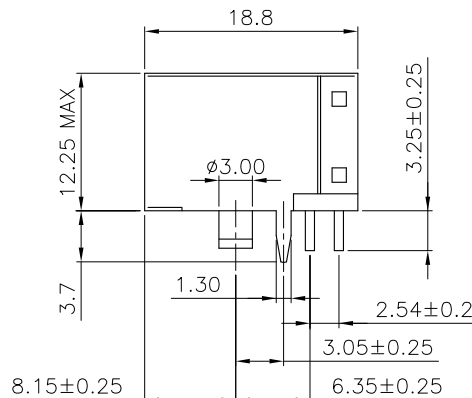
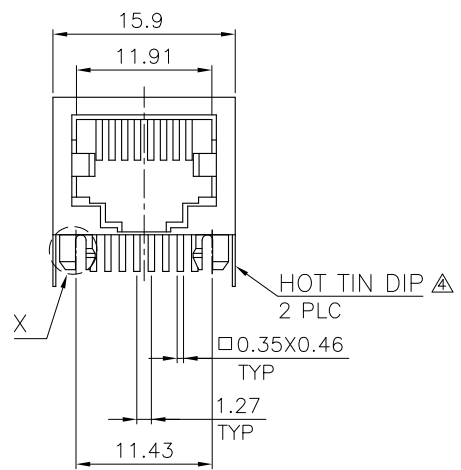
LOC	DIST	REVISIONS					
DW	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		B3		ECR-12-012115	260TC12	EL	WK



DETAIL X



RECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6mm)  
 DIMENSION TOLERANCE: 1 PLC: ±0.1 2PLC: ±0.05



OBSOLETE	10P8C	RED	50µ"	3-1734580-4
OBSOLETE			30µ"	3-1734580-3
OBSOLETE			15µ"	3-1734580-2
OBSOLETE			6µ"	3-1734580-1
OBSOLETE	10P10C	BLACK	50µ"	1-1734580-4
			30µ"	1-1734580-3
			15µ"	1-1734580-2
	10P8C	BLACK	6µ"	1-1734580-1
			50µ"	1734580-8
			30µ"	1734580-7
			15µ"	1734580-6
	10P8C	BLACK	6µ"	1734580-5
			50µ"	1734580-4
			30µ"	1734580-3
<del>OBSOLETE</del>	10P8C	BLACK	15µ"	1734580-2
			6µ"	1734580-1
	RJ 45	HSG. COLOR	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

NOTE:

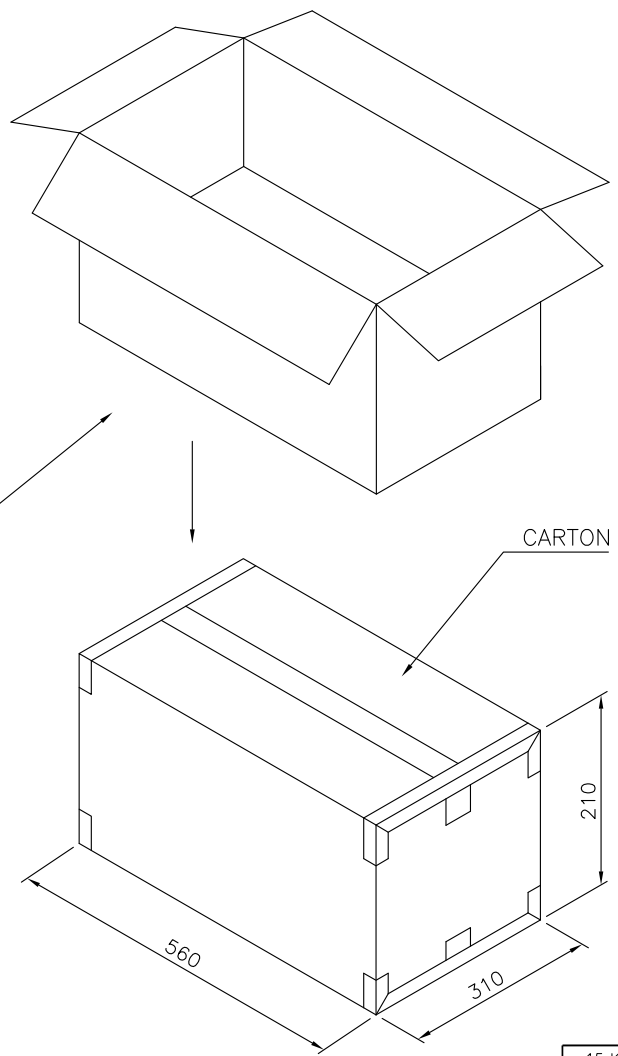
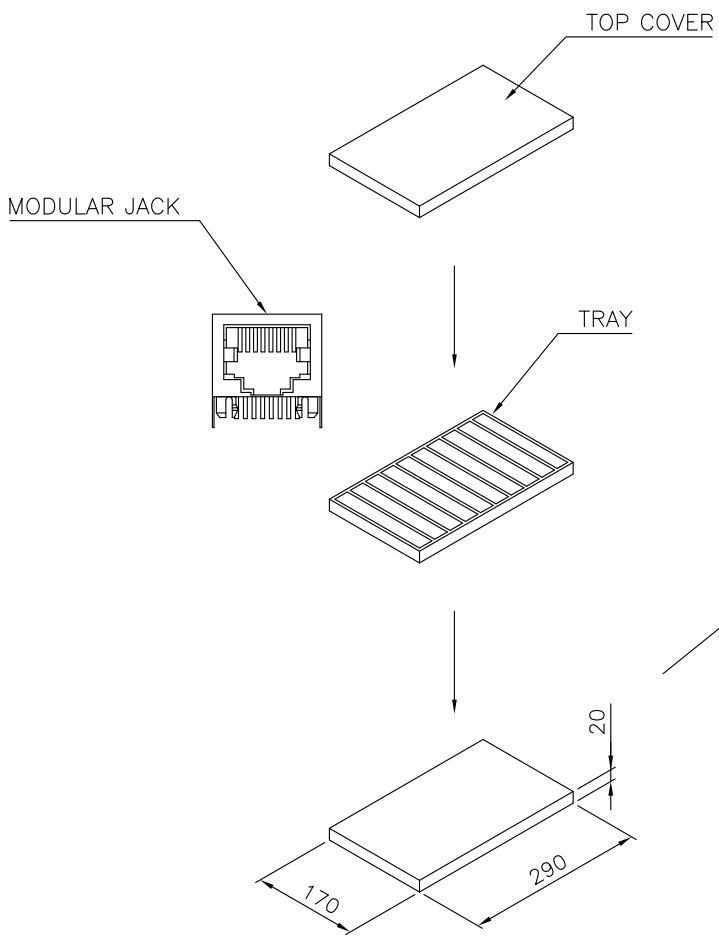
- MATERIAL:  
HOUSING: PA46 WITH 30% GF, UL 94V-0, BLACK COLOR.  
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE, 0.35X0.46 THICKNESS.  
SHIELD: BRASS, 0.25 THICKNESS.
- FINISH:  
CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA,  
GOLD FLASH ON SOLDER TAILS, WITH ENTIRE  
CONTACT UNDERPLATED 1.27µm [50µ"] MIN. NICKEL.  
SHIELD: 0.508µm [20µ"] MIN. NICKEL PLATED.
- WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER 109-202, CONDITION B.

- △ PREPLATED HOT TIN DIP ON SHIELD'S LEGS.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI


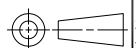
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	O. HU	01JUN2007	TE Connectivity MODULAR JACK, RJ45, 8P8C, SHIELDED, SIDE ENTRY, LOW PROFILE
DIMENSIONS: MM		CHK	S. HOU	01JUN2007	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	W.J. KE	01JUN2007	
0 PLC ± 0.50 1 PLC ± 0.30 2 PLC ± 0.20 3 PLC ± 0.10 4 PLC ± 0.10 ANGLES ± - ± 3°		PRODUCT SPEC	108-57535		
MATERIAL		QUALIFICATION TEST REPORT		NAME	
SEE NOTE		501-57628		108-57535	
FINISH		WEIGHT		SIZE	
SEE NOTE		5.25 GRAMS		A3	
		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE	
				00779	
				DRAWING NO	
				C-1734580	
				RESTRICTED TO	
				-	
				SCALE	
				-	
				SHEET	
				1 OF 2	
				REV	
				B3	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS				
DW	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
				SEE SHEET 1.				



15 Kg	13.5 Kg	100	25	2500 PCS
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/TRAY	TRAYS /CARTON	QUANTITY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	O. HU	01JUN2007	 <b>TE Connectivity</b>
DIMENSIONS: MM		CHK	S. HOU	01JUN2007	
		APVD	W.J. KE	01JUN2007	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		NAME	
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		SIZE	MODULAR JACK, RJ45, 8P8C, SHIELDED, SIDE ENTRY, LOW PROFILE
1 PLC ± -		WEIGHT		CAGE CODE	
2 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO	
3 PLC ± -				00779	RESTRICTED TO
4 PLC ± -				©=1734580	
ANGLES ± -				SCALE	SHEET 2 of 2
FINISH				-	
MATERIAL				REV	B3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.